

LLM×MCP入門&事例集 / 2026 コンピュータ手帳
コンピュータ・サイエンス&テクノロジー専門誌

インタフェース 2026 2

Interface

LLM×MCP

生成AIを
外部連携

入門&事例集



企業とエンジニアをつなぐ!

ECN 求人情報

- ECN求人では、設計・開発技術者と企業の橋渡しをします。
- スタートアップ企業の事業拡大・伝播も積極的に支援します。
- 経歴問わず、就業情報も掲載します。

<https://ecn.co.jp/recruit/>



2025
12

トランジスタ技術11月号 別冊
Interface 2月号 掲載

当社は半導体製造用プロセス実装用カーボン
高周波並びに電気回路、ソフト、機械設計者
サンセイエレクトロニクス(株)



半導体製造装置向けプロセス実装および統合型の高周波回路設計、アナログ、CPU、FPGAデジタル回路設計、機械設計、ソフトウェア開発、製造技術者を募集しています。

【募集範囲】
半導体製造装置向けプロセス実装および統合型の開発、設計、試作、計測などをお任せします。
詳細はHPまたは弊社までお問い合わせください。



support@sansei.co.jp
http://www.sansei.co.jp